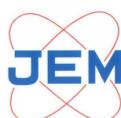


2020年5月25日

2019年度 通期 決算補足資料



日本電子材料株式会社

決算概要



(単位：百万円)

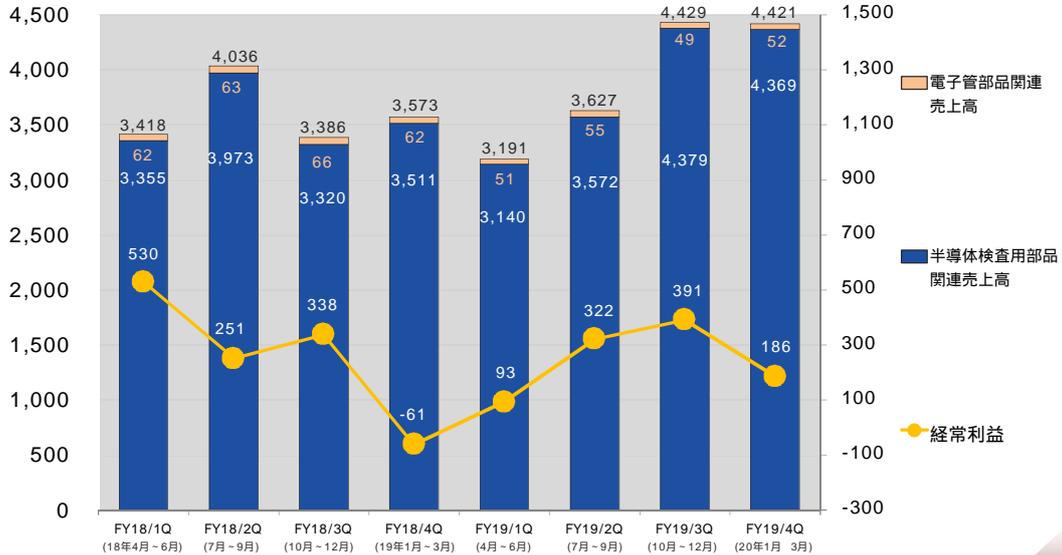
	2018年度 通期	2019年度 通期	増減額	対前年比 増減(%)	主な要因
売上高	14,416	15,669	1,253	8.7	メモリーIC向けの製品の拡販が進む。
売上原価	10,204	11,041	836	8.2	
売上総利益	4,212	4,628	416	9.9	
販管費	3,206	3,616	409	12.8	
営業損益	1,005	1,012	7	0.7	新工場稼働における先行費用の発生等があったものの、前連結会計年度に対して概ね横ばいの結果となる。
営業外損益	53	18	72		
経常損益	1,058	993	65	6.1	
特別損益	57	129	186		2018年度 関係会社株式売却益(162百万円) 固定資産除却損(59百万円) 支払補償金(160百万円) 2019年度 投資有価証券売却益
税前純損益	1,001	1,123	121	12.2	
法人税等	191	46	144	75.4	
親会社株主に帰属 する純損益	810	1,076	265	32.8	

Your Probing Partner

売上高と経常利益の推移



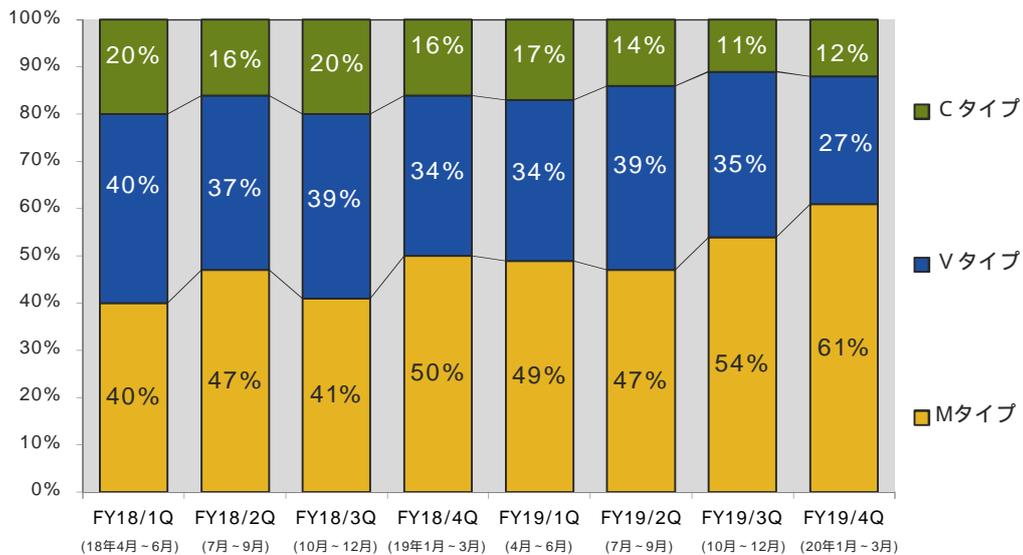
(単位：百万円)



Your Probing Partner

2

プローブカードタイプ売上高構成比の推移

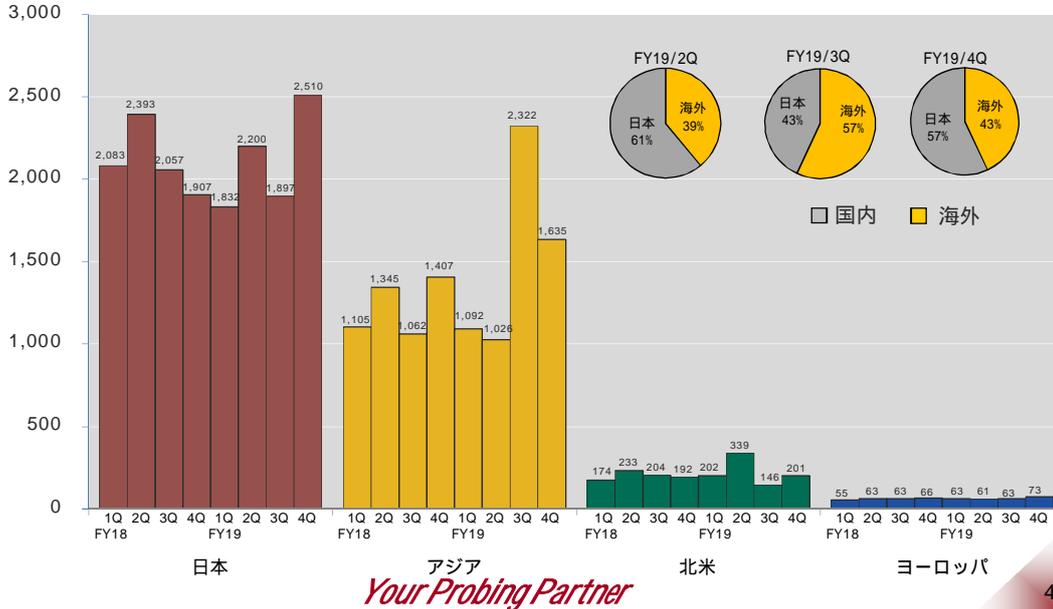


Your Probing Partner

3

地域別売上高推移

(単位：百万円)



Your Probing Partner

連結貸借対照表

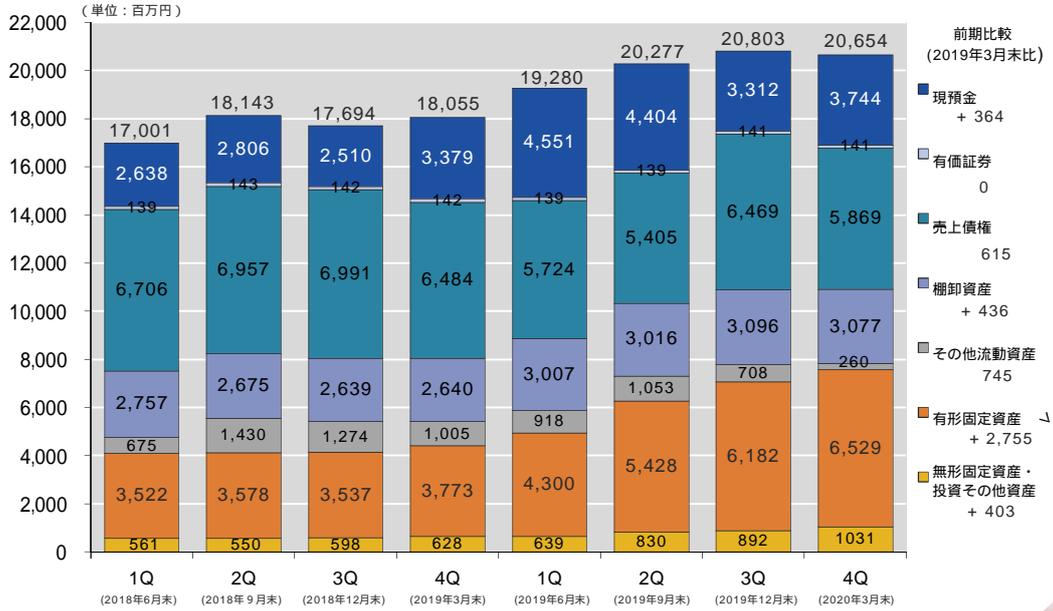
(単位：百万円)



	2019年3月31日		2020年3月31日		増減額
	金額	構成比(%)	金額	構成比(%)	
資産の部					
流動資産	13,653	75.7	13,093	63.4	-560
有形固定資産	3,773	20.9	6,529	31.6	2,755
無形固定資産	135	0.7	179	0.9	43
投資その他の資産	493	2.7	852	4.1	359
資産合計	18,055	100.0	20,654	100.0	2,598
負債の部					
流動負債	4,472	24.8	4,786	23.2	314
固定負債	2,422	13.4	3,766	18.2	1,343
負債合計	6,895	38.2	8,553	41.4	1,657
純資産の部					
株主資本	11,253	62.3	12,221	59.2	967
その他の包括利益累計額	93	0.5	119	0.6	26
純資産合計	11,160	61.8	12,101	58.6	941
負債純資産合計	18,055	100.0	20,654	100.0	2,598

Your Probing Partner

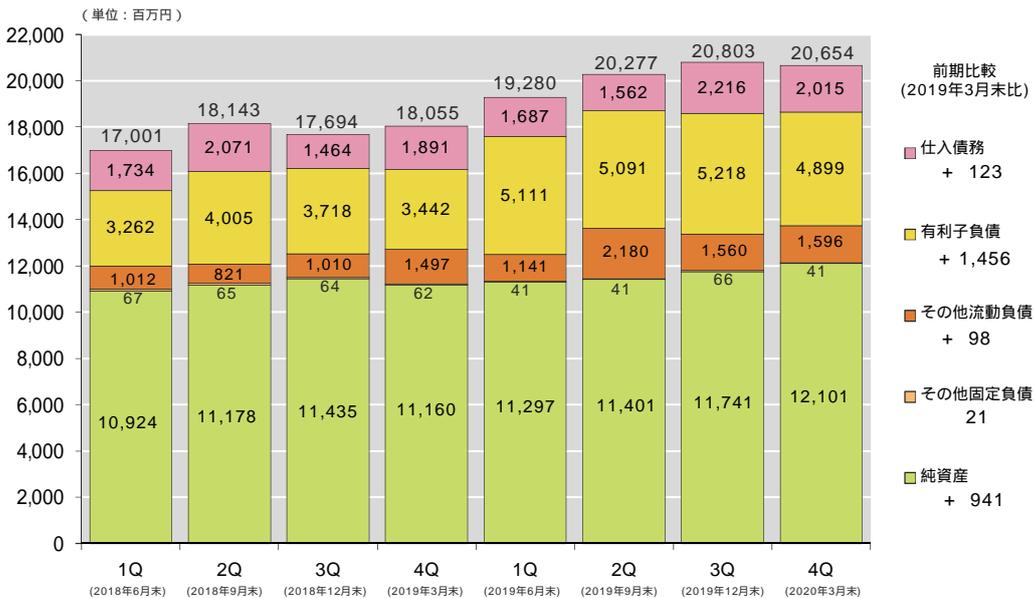
資産



Your Probing Partner

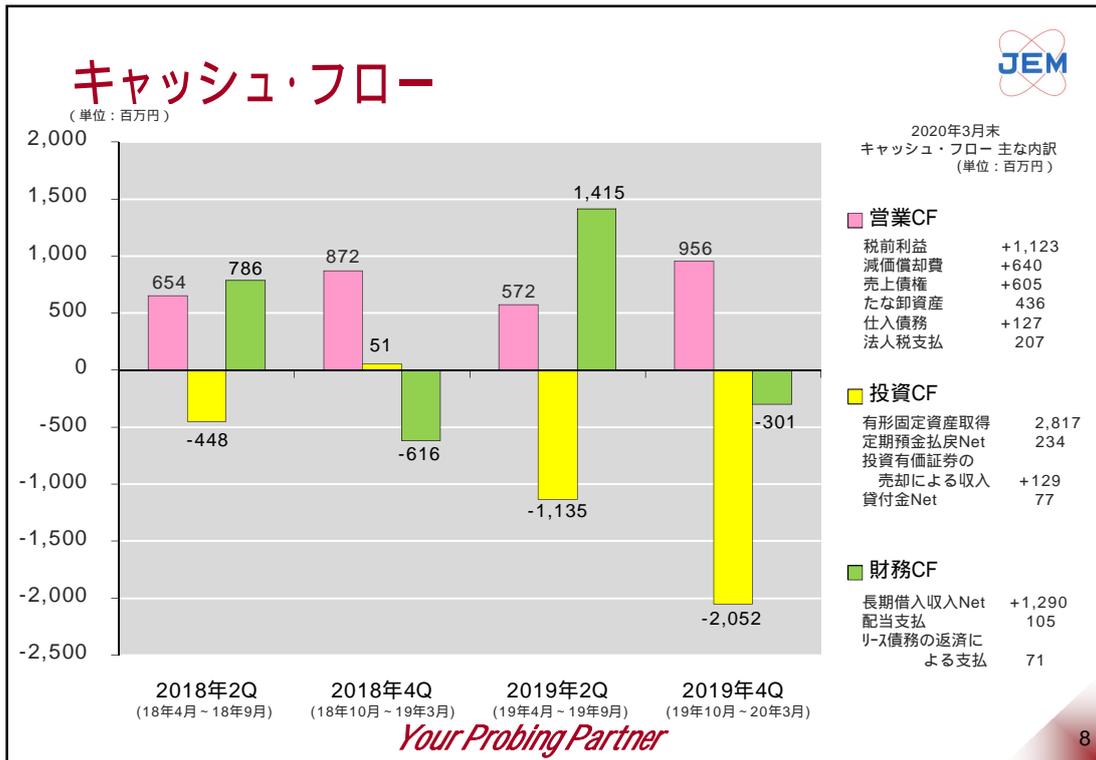
6

負債純資産



Your Probing Partner

7



2019年度投資実績

(単位：百万円)

開発費	1,113
設備投資	3,297
減価償却	640

2020年度の予想につきましては、業績予想の発表に合わせて、開示する予定です。

Your Probing Partner

9



今後の見通しにつきまして

当社グループの主たる事業分野である半導体市場は、データセンター関連投資の拡大や5Gの立ち上がりにより、緩やかな成長を予想しております。一方で、新型コロナウイルス感染症の拡大によるマクロ経済への影響、スマートフォンや自動車の需要動向等が、半導体市場やプローブカードの需要に与える影響を、現段階において合理的に算定することが困難であります。以上により、次期（2021年3月期）の連結業績予想及び配当予想につきましては、未定としております。今後、合理的な算定が可能となった時点で速やかに公表いたします。

Your Probing Partner

10



JEM

Your Probing Partner

Your Probing Partner